(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公 開 特 許 公 報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2004-95838 (P2004-95838A)

(43) 公開日 平成16年3月25日(2004.3.25)

(51) Int.Ci.⁷
HO1S 5/343

FΙ

HO1S 5/343

テーマコード(参考)

5F073

審査請求 未請求 請求項の数 2 OL (全 7 頁)

(21) 出願番号 (22) 出願日 特願2002-254748 (P2002-254748) 平成14年8月30日 (2002.8.30)

(71) 出願人 000005201

富士写真フイルム株式会社

神奈川県南足柄市中沼210番地

(74) 代理人 100073184

弁理士 柳田 征史

(74) 代理人 100090468

弁理士 佐久間 剛

(72) 発明者 和田 貢

神奈川県足柄上郡開成町宮台798番地

富士写真フイルム株式会社内

(72) 発明者 秋永 富士夫

神奈川県足柄上郡開成町宮台798番地

富士写真フイルム株式会社内

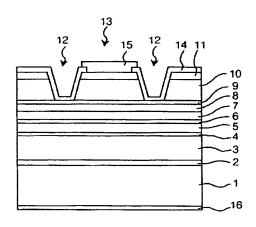
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】半導体レーザ素子

(57)【要約】

【課題】GaAs基板上に、AlGaAsクラッド層、InGaPまたはInGaP光導波層、InGaAsP活性層を有する半導体レーザ素子において、良好な素子抵抗と高い信頼性を得、特にブロードエリアレーザにおいて低雑音なものとする。

【解決手段】 (001) 面n-GaAs基板1上に、n-GaAsバッファ層2、n-Alo.63Gao.37Asクラッド層3、i-Alo.63Gao.37Asクラッド層4、i-Ino.48Gao.52P下部光導波層5、i-Ino.12Gao.88Aso.75Po.25単一量子井戸層6、i-Ino.48Gao.52P上部光導波層7、i-Alo.63Gao.37Asクラッド層8、p-Ino.48Gao.52Pエッチングストップ層9、p-Alo.63Gao.37Asクラッド層10およびp+GaAsコンタクト層11(厚さ200nm)を備えた半導体レーザ素子において、コンタクト層11の不純物濃度を5×10¹⁸~1×10²⁰の範囲とする。



【選択図】

図 1

10

【特許請求の範囲】

【請求項1】

一方の電極を備えた n 型 G a A s 基板上に、 n 型 A l $_{*3}$ G a $_{1-*3}$ A s (ただし、 0 . 5 \leq x 3 < 1) クラッド層、 G a A s に格子整合する I n $_{*2}$ G a $_{1-*2}$ A s $_{1-*}$ $_{2}$ P $_{y2}$ (ただし、 x 2 = 0 . 4 8 y 2 、 0 . 8 \leq y 2 \leq 1 . 0)下部光導波層、 I n $_{*1}$ G a $_{1-*1}$ A s $_{1-y1}$ P $_{y1}$ (ただし、 0 \leq x 1 \leq 0 . 3 、 0 \leq y 1 \leq 0 . 4) 量子井戸層、 G a A s に格子整合する I n $_{*2}$ G a $_{1-*2}$ A s $_{1-*y2}$ P $_{y2}$ (ただし、 x 2 = 0 . 4 8 y 2 、 0 . 8 \leq y 2 \leq 1 . 0)上部光導波層、 p 型 A l $_{*3}$ G a $_{1-*3}$ A s (ただし、 0 . 5 \leq x 3 < 1)クラッド層、 p 型 G a A s コンタクト層および他方の電極をこの順に備えた半導体レーザ素子において、

前記p型GaAsコンタクト層のp型不純物濃度(cm⁻³)が、5×10¹⁸以上1× 10²⁰以下であることを特徴とする半導体レーザ素子。

【請求項2】

前記p型GaAsコンタクト層のp型不純物がZn、Cd、MgおよびBeの少なくとも 1つであることを特徴とする請求項1記載の半導体レーザ素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、GaAs基板上に、AlGaAsクラッド層、InGaAsPあるいはInGaP光導波層、InGaAsあるいはInGaAsP量子井戸層を備えた半導体レーザ素 20子に関するものである。

[00002]

【従来の技術】

750~850nm帯の高出力半導体レーザ素子として、n-GaAs基板上に、n-GaAsバッファ層、n-AlGaAs第一クラッド層、InGaP第一光導波層、InGaAsP量子井戸層、InGaP第二光導波層、p-A1GaAs第二クラッド層およびp⁺コンタクト層を積層してなるものが知られている。また、上記構造のうち光導波層をInGaAsPとして、発振波長が750~1100nm帯のブロードエリア半導体レーザ素子は、短波長域のSHG固体励起レーザの励起光源として用いられており、固体結晶との高結合効率化、あるいはレーザ光の高品質化等の観点から低雑音であることが要求されている。

[00003]

【発明が解決しようとする課題】

上記構造の半導体レーザ素子は、活性領域にAlを含まないため、同一波長帯のAlGaAs系半導体レーザ素子に比べて、CODレベルが髙く、信頼性が高いという特徴がある

[0004]

しかし、コンタクト層の不純物濃度が高すぎると、p型コンタクト層の結晶性が悪化するばかりでなく、p型コンタクト層からp型AlGaAsクラッド層へのp型不純物の拡散によりp型AlGaAsクラッド層の結晶性も悪化し、素子の信頼性が低下する。特に、ブロードエリアレーザの場合には、素子のノイズレベルが悪化するという問題がある。一方、p型コンタクト層の不純物濃度が低すぎると素子抵抗が高くなり、良好な特性を得ることができないという欠点がある。

[0005]

本発明は上記事情に鑑みて、良好な素子抵抗を有し、信頼性の高い半導体レーザ素子を提供することを目的とするものである。

[0006]

【課題を解決するための手段】

50

 $n_{x2}Ga_{1-x2}As_{1-y2}P_{y2}$ (ただし、 $x_{2}=0$. $4_{8}y_{2}$ 、0. $8\leq y_{2}\leq 1$. 0) 下部光導波層、 $I_{x_{1}}Ga_{1-x_{1}}As_{1-y_{1}}P_{y_{1}}$ (ただし、 $0\leq x_{1}\leq 0$. 3、 $0\leq y_{1}\leq 0$. 4) 量子井戸層、 $G_{a}As_{c}KA$ 子整合する $I_{x_{2}}Ga_{1-x_{2}}As_{1-y_{2}}P_{y_{2}}$ (ただし、 $x_{2}=0$. $4_{8}y_{2}$ 、0. $8\leq y_{2}\leq 1$. 0) 上部光導波層、 $p_{2}QA_{1}$ $p_{3}Qa_{1-x_{3}}As_{3}$ (ただし、0. $1\leq x_{3}q_{1-x_{3}}As_{3}$ (ただし、 $1\leq x_{3}q_{1-x_{3}}As_{3}$) が、 $1\leq x_{3}q_{1-x_{3}}As_{3}$ (ただし、 $1\leq x_{3}q_{1-x_{3}}As_{3}$) が、 $1\leq x_{3}q_{1-x_{3}}As_{3}$ (ただし、 $1\leq x_{3}q_{1-x_{3}}As_{3}$) が、 $1\leq x_{3}q_{1-x_{3}}As_{3}$ (た $1\leq x_{3}q_{1-x_{3}}As_{3}$) か $1\leq x_{3}q_{1-x_{3}}As_{3}$ ($1\leq x_{3}q_{1-x_{3}}As_{3}$) $1\leq x_$

[0007]

p型GaAsコンタクト層のp型不純物はZn、Cd、MgおよびBeの少なくとも1つ 10であることが望ましい。

[00008]

【発明の効果】

本発明の半導体レーザ素子によれば、一方の電極を備えた n 型 G a A s 基板上に、 n 型 A l x 3 G a 1 - x 3 A s (ただし、 0 . 5 \leq x 3 < 1) クラッド層、 G a A s に格子整合する I n x 2 G a 1 - x 2 A s 1 - y 2 P y 2 (ただし、 x 2 = 0 . 4 8 y 2 、 0 . 8 \leq y 2 \leq 1 . 0) 下部光導波層、 I n x 1 G a 1 - x 1 A s 1 - y 1 P y 1 (ただし、 0 \leq x 1 \leq 0 . 3 、 0 \leq y 1 \leq 0 . 4) 量子井戸層、 G a A s に格子整合する I n x 2 G a 1 - x 2 A s 1 - y 2 P y 2 (ただし、 x 2 = 0 . 4 8 y 2 、 0 . 8 \leq y 2 \leq 1 . 0) 上部光導波層、 p 型 A 1 x 3 G a 1 - x 3 A s (ただし、 0 . 5 \leq x 3 < 1) クラッド層、 p 20 型 G a A s コンタクト層 および他方の電極をこの順に備えた半導体レーザ素子において、 p 型 G a A s コンタクト層の p 型 不純物 濃度(c m $^{-3}$)を、 5 × 1 0 18 以上 1 × 1 0 20 以下とすることにより、素子抵抗を低くすることができ、高い経時信頼性を得ることができる。特にストライプ幅が 5 μ m 以上のブロードエリア半導体レーザ素子においては、低雑音なレーザ光を得ることができる。

[0009]

また、p型GaAsコンタクト層のp型不純物をZn、Cd、MgおよびBeの少なくとも1つとすることにより、良好な特性および信頼性を得ることができる。

[0010]

【実施例】

以下、本発明の実施例を図面を用いて詳細に説明する。

[0011]

本発明の第1の実施例によるリッジ型の半導体レーザ素子についてその製造方法に沿って説明する。その半導体レーザ素子の断面図を図1に示す。

[0012]

有機金属気相成長法における成長材料として以下のものを用いた。 I I I 族の A l 、 G a 、 I n の原料として、それぞれトリメチルアルミニウム(T M A)、トリエチルガリウム(T E G) およびトリメチルインジウム(T M I)を用い、 V 族の A s 、 P の原料として、それぞれアルシン(A s H $_3$)、 フォスフィン(P H $_3$)を用い、 n 型、 p 型のドーパントとしてそれぞれ、シラン(S i H $_4$)、ジエチルジンク(D E Z)を用いた。

[0013]

図1に示すように、有機金属気相成長法により、(001)面n-GaAs 基板1上に、温度730℃で、n-GaAsバッファ層2(厚さ200nm)、n-AlonasGao、arAsクラッド層3(厚さ1960nm)、i-AlonasGao、arAsクラッド層4(厚さ40nm)、i-InonasGao、ar2P下部光導波層5(厚さ110nm)、i-InonasGao、ar2P下部光導波層5(厚さ110nm)、i-InonasGao、ar2P上部光導波層7(厚さ110nm)、i-AlonasGao、arAsクラッド層8(厚さ100nm)、p-InonasGao、ar2Pエッチングストップ層9(厚さ10nm)、p-AlonasGao、arAsクラッド層10(厚さ1900nm)およびp+GaAsコンタクト

40

30

層11 (厚さ200nm) を成長した。

[0014]

引き続き、CVD装置で、 p^+G aAsコンタクト層11上にSiO2膜(厚さ300 nm)を形成し、リソグラフィ法およびエッチングにより、<110>方向に、間隔50 μ mを空けて、幅10 μ mの2本のストライプ状にSiO2膜を除去し、 p^+G aAsコンタクト層11を露出させた。このSiO2膜をマスクにして酒石酸により、 p^+G aAsコンタクト層11、p-A1。63 Ga。37 As クラッド層10をp-エッチングストップ層9の表面までエッチングして溝12を形成した。これにより50 μ m幅のリッジストライプ13が形成された。

[0015]

SiO₂膜を除去した後、再度CVD装置で全面にSiO₂膜14を形成し、リソグラフィおよびエッチングによりリッジストライプ13の上部のみSiO₂膜14を除去し、コンタクト層11を露出させた。次に、リフトオフ法を用いて、露出したp⁺GaAsコンタクト層11上のみにAu/Pt/Tiからなるp側電極15を形成した。

[0016]

次に、n-GaAs基板1の裏面を研磨し、素子の総厚100μmとし、研磨面にAu/AuGeからなるn側電極16を形成し、共振器長を1000μmとして、共振器の両端面の一方に低反射率コート膜、他方に高反射率コート膜を形成することにより、50μm幅のリッジ型ブロードエリアレーザを完成させた。

[0017]

上記構造を有する半導体レーザ素子であって、 p^+G a A s コンタクト層 1 1 の p 型不純物である Z n の濃度が、 2×1 0^{18} 、 5×1 0^{18} 、 1×1 0^{19} 、 2×1 0^{19} 、 5×1 0^{19} 、 1×1 0^{20} および 2×1 0^{20} である素子を複数作製し、それぞれの水準での平均抵抗値と、素子の劣化率について評価した。図 2 の Z n 濃度と平均抵抗値との関係を示し、図 3 に Z n 濃度と劣化率との関係を示す。

[0018]

なお、ここでいう平均抵抗値とは、上記第1の実施例による半導体レーザ素子(ストライプ幅が 50μ mで共振器長が1000 μ m の場合)における駆動電流が100~300 m A の場合の素子抵抗値の平均を示す。

[0019]

また、劣化率とは、駆動電流の 1 時間当たりの増加割合を示し、劣化率(/h) = (駆動電流増加分(mA) / 初期駆動電流(mA)) / 駆動時間(h) と表すことができる。グラフ縦軸にはそのメディアン値を示した。

[0020]

なお、 p^+G a A s コンタクト層 1 1 の p 型不純物である Z n の濃度は、ホール測定法を用いて測定した値である。

[0021]

図 2 に示すように、 p $^+$ G a A s コンタクト層 1 1 の Z n の 濃度を 5×1 0 $^{18} \sim 1 \times 1$ 0 20 (c m $^{-3}$) とすることにより、平均抵抗値を約 0 . 4 8 (Ω) 以下とすることができた。また、図 3 に示すように、劣化率を 2×1 0 $^{-5}$ 以下とすることができた。

[0022]

0. 48 (Ω) 以下の平均抵抗値は、特に、幅広の半導体レーザ素子において、ノイズレベルが小さく良好なレーザ品質を得ることができる値であり、また 2×10^{-5} 以下の劣化率は製品として出荷するのに十分な長期信頼性を得ることができる値であることから、 p^+G a A s コンタクト層 1 1 の Z n 濃度は、 $5\times10^{18}\sim1\times10^{20}$ (cm^{-3})が好ましいことがわかる。

[0023]

なお、不純物濃度の最適化にあたって、上記第1の実施例による半導体レーザ素子を用いたが、上記第1の実施例の組成に限らず、クラッド層に関しては、Alx₃G a 1-x₃ As(ただし、0.5≦ x 3<1)、光導波層に関してはGaAsに格子整合するInx

20

30

10

 $_2$ G $_{a_1-x_2}$ A $_{s_1-y_2}$ P $_{y_2}$ (ただし、 $_x$ $_2$ $_=$ 0 . 4 $_8$ $_y$ 2 、 0 . 8 $_{\leq y}$ 2 $_{\leq 1}$. 0)、量子井戸層に関しては $_1$ $_{n_{x_1}}$ G $_{a_1-x_1}$ A $_{s_1-y_1}$ P $_{y_1}$ (ただし、 0 $_{\leq x}$ $_1$ $_{\leq 0}$. 3 、 0 $_{\leq y}$ $_1$ $_{\leq 0}$. 4)からなる組成の場合にも、同等の範囲の不純物濃度を最適な不純物濃度とすることができる。

[0024]

次に、量子井戸にInGaAsからなる二重量子井戸構造、光導波層にInGaAsPを用いた第2の実施例による半導体レーザ素子について製造方法に沿って説明する。その半導体レーザ素子の断面図を図4に示す。

[0025]

図 4 に示すように、(0 0 1)面 n − G a A s 基板 2 1 上に、温度 7 0 0 ℃で、n − G a 10 A s バッファ層 2 2 (厚さ 2 0 0 n m)、n − A 1 0.60 G a 0.40 A s クラッド層 2 3 (厚さ 1 6 0 0 n m)、n − I n 0.46 G a 0.54 A s 0.04 P 0.36 光導 波層 2 4 (厚さ 2 5 0 n m)、i − I n 0.46 G a 0.54 A s 0.04 P 0.36 下 部第二光導波層 2 5 (厚さ 1 5 0 n m)、i − I n 0.20 G a 0.80 A s 量子井戸層 2 6 (厚さ 7 n m)、i − I n 0.46 G a 0.54 A s 0.04 P 0.96 バリア層 2 7 (厚さ 5 n m)、i − I n 0.20 G a 0.80 A s 量子井戸層 2 8 (厚さ 7 n m)、i − I n 0.46 G a 0.54 A s 0.04 P 0.96 上部第一光導波層 2 9 (厚さ 2 5 0 n m)、p − I n 0.46 G a 0.54 A s 0.04 P 0.96 上部第二光導波層 3 0 (厚さ 1 5 0 n m)、p − A 1 0.60 G a 0.40 A s クラッド層 3 1 (厚さ 1 6 0 0 n m)、p + G a A s コンタクト層 3 2 (厚さ 2 0 0 n m)を成長した。このp + G a A 20 s コンタクト層 3 2 のp 型不純物として Z n を用い、Z n 濃度を 5 × 1 0 19 (c m − 3

[0026]

)とした。

[0027]

[0028]

本実施の形態においては、 p 型不純物は Z n の場合について説明したが、 p 型不純物を Z n 、 C d 、 M g および B e の少なくとも 1 つとした場合についても濃度を 5×1 0 ' 8 以上 1×1 0 2 9 以下とすることにより、同様の効果を得ることができる。

[0029]

本発明による半導体レーザ素子は、抵抗値が低く、製品として十分な経時信頼性を有するものである。特に、ストライプ幅を 5 μ m 以上にしてブロードエリアの半導体レーザ素子とした場合にはノイズレベルを小さいものとすることができるので、このブロードエリア半導体レーザ素子を短波長域の第二高調波を発生させる固体励起レーザの基本波光源として用いれば、良好な特性および信頼性を有する第二高調波発生装置とすることができる。【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例による半導体レーザ素子を示す断面図

【図2】コンタクト層の不純物濃度と平均抵抗値との関係を示すグラフ

【 図 3 】 コンタクト層の不純物濃度と劣化率との関係を示すグラフ

【図4】本発明の第2の実施例による半導体レーザ素子を示す断面図

30

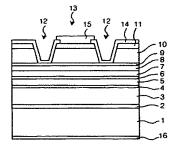
50

10

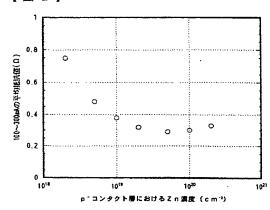
【符号の説明】

- 1 n-GaAs(001)面基板
- 2 n-GaAsバッファ層
- 3 n-Alo. 63Gao. 37Asクラッド層
- 4 i A l o. 63 G a o. 37 A s クラッド層
- 5 i I n o. 4 s G a o. 5 2 P 下 部 光 導 波 層
- 6 i I n o. 12G a o. 88A s o. 75P o. 25単一量子井戸層
- 7 i I n o. 48G a o. 52P 上部光導波層
- 8 i A l o. 63G a o. 37A s クラッド層
- 9 p I n o. 4 s G a o. 5 2 P エッチングストップ層
- 10 p-Alo. 63Gao. 37Asクラッド層
- 11 p +GaAsコンタクト層
- 12 溝
- 13 リッジストライプ
- 1 4 S i O 2 膜
- 15 p側電極15
- 16 n側電極 16

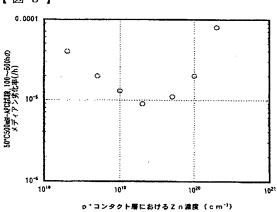
【図1】



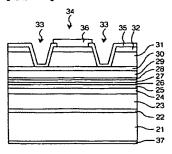
【図2】



【図3】



【図4】



フロントページの続き

(72)発明者 福永 敏明

神奈川県足柄上郡開成町宮台 7 9 8 番地 富士写真フイルム株式会社内 Fターム(参考) 5F073 AA13 AA45 AA73 AA74 BA09 CA17 CB02 CB19 DA05 EA29